

一、本活動訊息說明如下：

(一)活動日期：114 年 7 月 14 日(一)至 18 日(五)。

(二)活動時間：每日 09:00-19:30。

(三)活動地點：國立清華大學創新育成大樓。

(四)住宿安排：清華會館。

(五)保險：活動期間將投保活動公共意外責任險，參與學員 將為其投保旅行平安險。

(六)活動將以中文進行，課程全程免費，並提供餐食。

二、活動採線上報名，報名網址：

<https://bhuntr.com/tw/competitions/ij3zictd3htzufbk8o>

報名期限：114 年 4 月 18 日(五)17:00。

三、錄取公告：114 年 5 月 2 日(五)17:00，於「半導體 AI 科學營」活動網站首頁公告。

四、隨函檢附活動海報與課程表，

本活動聯絡窗口「半導體 AI 科學營」工作小組

聯絡信箱：lamresearch_sciencecamp@bhuntr.com

聯絡電話：(02) 7730-7613。

五、本活動因不可抗力之特殊原因無法執行時，主辦單位有權 決定更動或取消。

六、主辦單位：美商科林研發（Lam Research）股份有限公司

協辦單位：國立清華大學奈微與材料科技中心、國立清華大學跨領域科學教育中心、國立新竹科學園區實驗高級中等學校、國立清華大學科學服務社